

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-009

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）；
- 本次担保金额：36.18亿元，公司已实际为无锡伟测及南京伟测提供的担保余额：无锡伟测：70,480.15万元，南京伟测：92,701.25万元；
- 上述担保为公司为全资子公司提供的担保，担保风险可控；
- 本次担保尚需股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2025年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2025年度公司拟为全资子公司无锡伟测及南京伟测提供担保，担保预计总额不超过人民币36.18亿元，相关预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	金额（万元）
1	公司	无锡伟测	165,000
2	公司	南京伟测	196,800
合计			361,800

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）担保事项履行的审议程序

2025年3月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保金额。

上述担保预计额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一) 无锡伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2020年6月9日

2、注册地点：无锡市新吴区新加坡工业园新达路28-12号厂房

3、注册资本：43,000万人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有无锡伟测100%的股权

7、最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	162,122.28	134,678.23
负债总额	90,211.82	71,256.33
净资产	71,910.46	63,421.90
	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)

营业收入	45,432.02	34,333.13
净利润	7,408.66	3,989.15
扣除非经常性损益后的净利润	7,236.44	3,427.62

注：2023年度主要财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

9、是否为失信被执行人：否

（二）南京伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2021年10月21日

2、注册地点：江苏省南京市浦口区云实路19号

3、注册资本：25,000万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有南京伟测100%的股权

7、最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	204,446.21	142,198.31
负债总额	173,070.20	111,267.10
净资产	31,376.01	30,931.21
	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	13,951.26	13,192.89
净利润	91.62	3,619.78
扣除非经常性损益后的净利润	-597	2,185.40

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事

项)：无

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。上述计划担保额度仅为公司及子公司拟于2025年度预计发生的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、相关意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：伟测科技2025年度担保额度预计已经公司第二届董事会第十四次会议审议及第二

届监事会第十四次会议通过，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。伟测科技2025年度担保额度预计是为满足公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于子公司的业务发展。同时，被担保对象为公司及合并报表范围的全资子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，保荐机构对伟测科技2025年度为子公司担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为23.18亿元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一年经审计的合并报表期末总资产和净资产的比例分别为64.24%及94.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日